闽科外函〔2019〕97号

**福建省科学技术厅转发科技部国际合作司关于“中德论坛——共塑创新”**

**有关事项的通知**

各有关单位：

现将科技部国际合作司关于“中德论坛——共塑创新”有关事项的通知转发给你们。为进一步推动落实两国领导人关于加强中德创新合作的共识，深入总结近两年来中德科技创新领域的合作成果，新一届“中德论坛——共塑创新”将于2019年10月14日在德国柏林举办。论坛将邀请两国政府和科研界、学术界、产业界专家学者代表，分享中德科技创新合作的最佳实践和成功经验，以全球视野谋划中德科研创新合作新机制、新举措，挖掘双方合作新创意、新模式，展望未来中德合作新前景、新方向，推动新形势下中德科技创新合作。中方具体组织工作由国际技术转移协作网络（中国）及德国中国研发创新联盟（德国负责）。

请参会单位按照通知要求，准备相关领域中德合作情况简介，自行派员参会。组团手续及出国费用自理，并于2019年8月21日前将参会回执发送至会议组织单位联系人邮箱dongshuang@ittn.com.cn,同时报备福建省科技厅对外合作处邮箱duwx@fjkjt.gov.cn。

联系人：

董爽：国际技术转移协作网络（ＩＴＴＮ）（中国）

　 电话：010-84351699　　手机：15801266619

邮箱：dongshuang@ittn.com.cn

杜文霞：福建省科技厅对外合作处

电话：0591-87882339

尹航：德国中国研发创新联盟（德国）

电话：：+49（0）30202156223

邮箱：h.yin@cfeid.de

附件：1.“中德论坛——共塑创新”初步日程

　　　2.参会回执

　 福建省科学技术厅

　　              2019年8月16日

（此件主动公开）